

证券代码：873928

证券简称：瑞能半导

主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司权益变动报告书

建投华科投资股份有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

(一) 法人填写

公司名称	建投华科投资股份有限公司
法定代表人	汪阳
设立日期	1995年3月1日
注册资本	200,000万元
住所	北京市东城区建国门内大街28号3幢12层1201
邮编	100005
所属行业	金融业
主要业务	项目投资；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；投资咨询；企业管理咨询；计算机软硬件及配套设备、办公自动化设备、通讯设备、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机及外部设备、电子产

	品、通讯设备(不含无线电发射器材)；机房设备安装、调试；家居装饰；设备租赁。
统一社会信用代码	91110108102110200L
信息披露义务人控股股东名称	中国建银投资有限责任公司
信息披露义务人实际控制人名称	中国建银投资有限责任公司
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	建投华科投资股份有限公司	
股份名称	瑞能半导体科技股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	减少	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 42,987,600 股, 占比 11.89%	直接持股 42,987,600 股, 占比 11.89% 间接持股 0 股, 占比 0% 一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)		无限售条件流通股 0 股, 占比 0% 有限售条件流通股 42,987,600 股, 占比 11.89%

拥有权益的股份 数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权 益 0 股, 占 比 0%	直接持股 0 股, 占比 0%	
		间接持股 0 股, 占比 0%	
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股, 占比 0%	
所持股份性质 (权益变动后)		无限售条件流通股 0 股, 占比 0%	
		有限售条件流通股 0 股, 占比 0%	
本次权益变动所 履行的相关程序 及具体时间	有	建投华科投资股份有限公司于 2026 年 1 月 4 日 召开投资决策委员会, 会议同意瑞能半导体科技股份有限公司参与上市公司并购重组相关事宜, 并签署与该并购重组事宜相关的董事会和股东 大会议案; 建投华科参与上市公司以发行股份及 支付现金购买瑞能半导股权的交易, 并与上市公 司签署《发行股份及支付现金购买协议》及相关 配套承诺函等文件; 后续待《发行股份及支付现 金购买协议》中交易价格、发行股份和现金比例 等核心条款确定后, 将另行提交投委会审议。	

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

权益(拟)变动方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易	<input type="checkbox"/> 通过做市交易
	<input type="checkbox"/> 通过大宗交易	<input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让
	<input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股	<input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更
	<input type="checkbox"/> 执行法院裁定	<input type="checkbox"/> 继承
	<input type="checkbox"/> 赠与	<input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他	
	南昌建恩半导体产业投资中心(有限合伙)、北京广盟 半导体产业投资中心(有限合伙)、天津瑞芯半导体产 业投资中心(有限合伙)、建投华科投资股份有限公司、 上海设臻技术服务中心(有限合伙)、上海恩蓝企业管 理咨询合伙企业(有限合伙)、上海厚恩企业管理咨询	

	合伙企业（有限合伙）、恩蓝有限公司、烟台瑞臻投资合伙企业（有限合伙）、西南证券股份有限公司、邬睿、沈鑫、汤子鸣和张胜锋 14 位公司股东于 2026 年 1 月 13 日与紫光国芯微电子股份有限公司签署《紫光国芯微电子股份有限公司与瑞能半导体科技股份有限公司相关股东发行股份及支付现金购买资产协议》，拟转让挂牌公司股份合计 361,633,396 股（占挂牌公司总股份的 100%），并将在在中国证监会出具予以注册文件之日起 60 个工作日内，完成挂牌公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事项，并将瑞能半导变更为有限责任公司。本次股权转让完成后，建投华科投资股份有限公司持股比例由 11.89% 变为 0%。
--	--

（二）权益变动目的

本次权益变动系根据股东意愿转让，并由紫光国芯微电子股份有限公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式转让。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	建投华科投资股份有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	深圳证券交易所、中国证监会
批准程序	深圳证券交易所审核、中国证监会注册
批准程序进展	尚未申报材料

五、所涉协议的主要内容

交易各方已经就本次交易签署《紫光国芯微电子股份有限公司与瑞能半导体科技股份有限公司相关股东发行股份及支付现金购买资产协议》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《瑞能半导体科技股份有限公司收购报告书》(公告编号：2026-010)。

六、其他重大事项

(一) 权益变动前后公司第一大股东发生变动，控股股东发生变动，实际控制人未发生变动，仍为无实际控制人。

(二) 其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

(一) 信息披露义务人营业执照复印件；
(二) 信息披露义务人与收购人签订的《紫光国芯微电子股份有限公司与瑞能半导体科技股份有限公司相关股东发行股份及支付现金购买资产协议》。

信息披露义务人：建投华科投资股份有限公司

2026年1月14日